

Obudowa zapewniająca prawidłową pracę urządzeń komputerowych w zapylnym środowisku roboczym



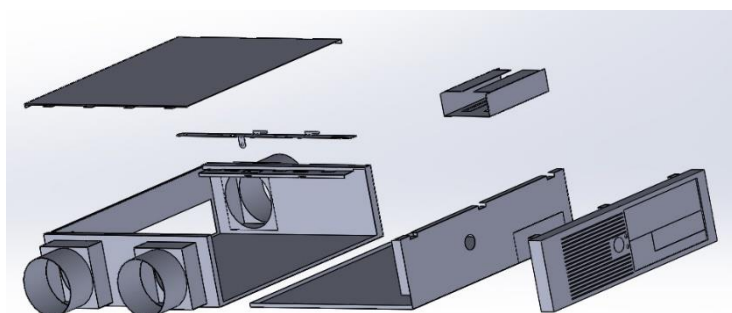
## SPECYFIKACJA

<b>Wymiary obudowy</b>	<b>325mm x 480mm x 96mm</b>
<b>Typ płyty głównej</b>	Micro ATX
<b>Ilość kieszeni</b>	1 x 3.5" lub 2 x 2,5"
<b>Panel przedni</b>	Przycisk POWER, Dioda POWER, Dioda HDD USB*4 + AC97 lub HD AUDIO
<b>Rodzaj materiału</b>	Surowce wtórne: stal, ognioodporne części plastikowe
<b>Cechy dodatkowe</b>	Czujnik otwarcia obudowy, Czytnik kart pamięci (opcjonalnie), Wewnętrzny głośnik (opcjonalnie), Podstawki do pracy pionowej/poziomej, Panel diagnostyczny (opcjonalnie)

Dostępne kolory

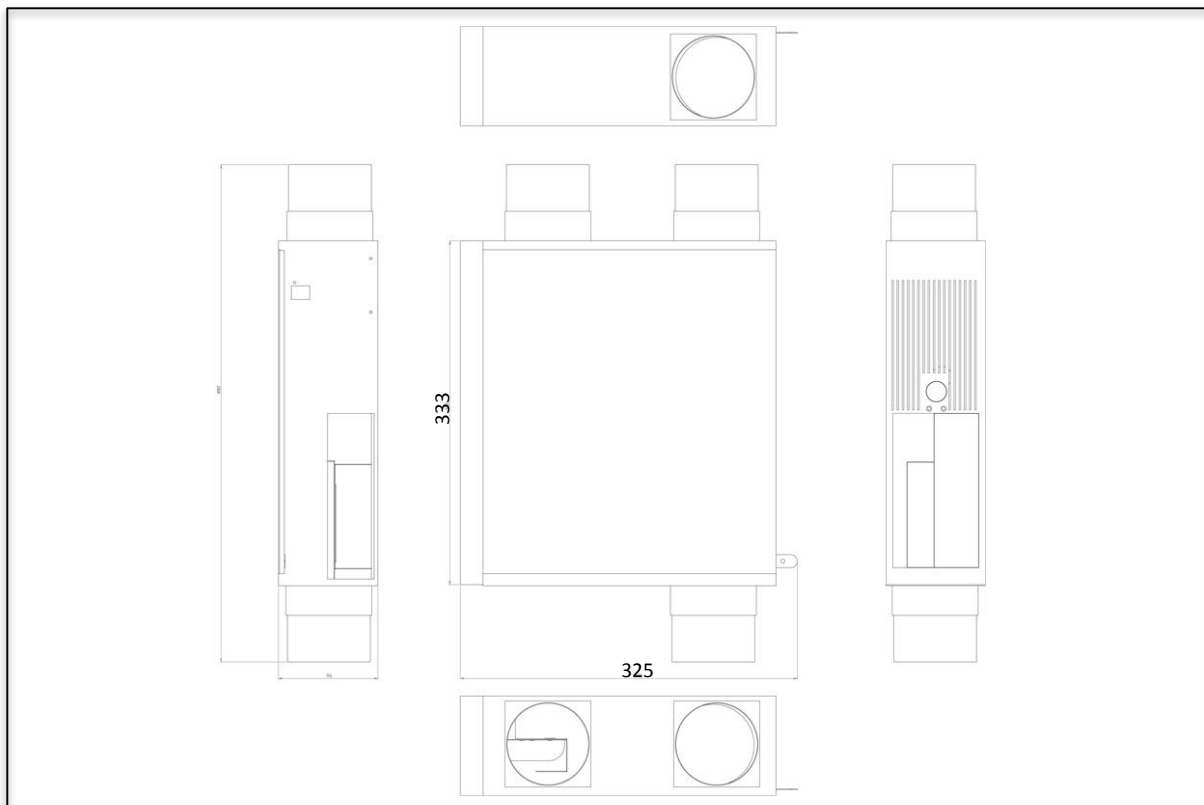


Przy zamówieniu większej ilości istnieje możliwość wyboru koloru z palety RGB.



Tył obudowy

- Beznarzędziowa obudowa, zaprojektowana z myślą o szybkim montażu, łatwa i wygodna instalacja podzespółów.
- Podzespóły o standardowych wymiarach.
- Specjalnie zaprojektowane tunele na kable pozwolą zachować porządek oraz utrzymać odpowiedni przepływ powietrza.
- Przystosowana do pracy w zapylnym środowisku roboczym.
- System chłodzący dedykowany dla środowiska przemysłowego m.in. chłodnie przemysłowe.
- Częściowo doszczelniona.
- Możliwość połączenia wielu obudów przy pomocy specjalnych modułów transportujących chłodne powietrze.
- Dedykowane oprogramowanie zarządzające GreenFlow Industry Technology.



Moduł transportujący chłodne powietrze (widok z boku)



Moduł transportujący chłodne powietrze (widok z przodu)



Moduł transportujący chłodne powietrze (widok wewnątrz obudowy)



Moduł transportujący chłodne powietrze (widok wewnątrz obudowy)